

高通 MDM9x15 平台 4G 系列模块

本系列模块采用高通 MDM9x15 芯片平台，拥有 LCC 和 Mini PCIE 两种封装。模块可应用于 MID、车载设备、智能电/水表、远程控制/抄数、物体追踪、无线 POS 支付、安防监控、医疗护理等领域。

产品展示



CLM630_CN LCC 封装



CLM630_CN3 封装



CLM920_SC5 Mini PCIE 封装

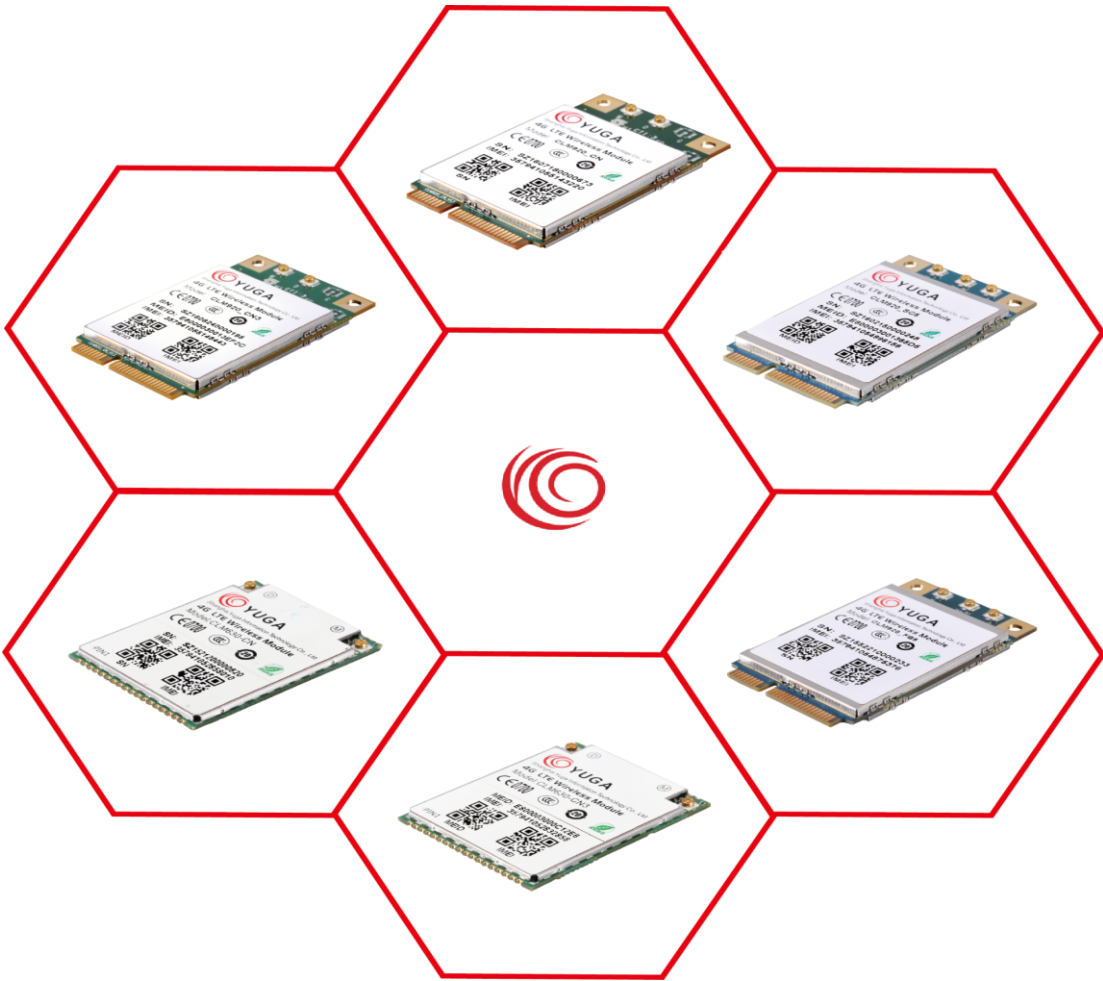


CLM920_CN Mini PCIE 封装



CLM920_FB5 Mini PCIE 封装

产品详情



Qualcomm MDM9x15 4G 平台通信模块							
型号 CLM920-		CN	CN3	FB5	SC5	CN	CN3
芯片		MDM9215	MDM9615	MDM9215	MDM9615	MDM9215	MDM9615
封装类型		Mini PCIE				LCC	
尺寸 (mm)		51*30*5		51*30*4		39.5*31*2.5	
FDD-LTE 100M DL & 50M UL @Cat.3	B1	●	●	●	●	●	●
	B3	●	●	●	●	●	●
	B5		●		●		●
TDD-LTE 50M DL & 18M UL @Cat3	B38	●	●	●	●	●	●
	B39	●	●	●	●	●	●
	B40	●	●	●	●	●	●
	B41	●	●	●	●	●	●
WCDMA 42M DL & 5.76M UL	B1	●	●	●	●	●	
	B3	●	●	●	●	●	
TD-SCDMA 4.2M DL & 2.2M UL	B34/B39	●	●	●	●	●	●
CDMA 3.1M DL & 1.8M UL	BC0		●		●		●
GSM 236Kbps DL/UL	Quad-band	●	●	●	●	●	●
GPS		可选	可选	●	●	可选	可选
模拟语音		可选	可选	●	●	可选	可选
数字语音		●					
USB(2.0 High Speed)/UART/USIM		●					
NDIS/ECM/Gobinet		●					
SMS		●					
Network protocol		MMS/TCP/UDP/PPP/FTP/HTTP/SMTP					
操作系统支持		Windows/WIN CE/Linux/Android 4.0-6.0					
工作温度		-40℃~80℃					
工作电压		3.3-4.2V; 推荐 3.7V					
工作电流		关机<50uA；待机<7mA；最大平均 1000mA					